⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

50 公開特許公報(A)

昭60-247988

@Int.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月7日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 半導体レーザ

②特 類 昭60-73627

❷出 顧 昭60(1985)4月9日

優先権主張
1984年4月12日日 オランダ(NL) 172

⑫発 明 者 ラムベルトウス・ヨハ

オランダ国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

ン・メウレマンズ ヴアウツウエツハ1

^{団発} 明 者 アドリアーン・ファル スター

オランダ国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

ヴアウツウエツハ1

の出 顔 人 エヌ・ベー・フィリッ

オラング国5621 ベーアー アインドーフェン フルーネ

ヴアウツウエツハ1

ンフアブリケン

プス・フルーイランペ

20代 理 人 弁理士 杉村 暁秀 外1名

明 細 告

- 1. 発明の名称 半導体レーザ
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 第1導電型の基板とその上に設けられた層 構造とを有し、この層構造は、連続して、少 なくとも第1導電型の第1不活性層と、第2 導電型の第2不活性層と、これ等第1および 第2不活性層の間にあって、十分に大きな順 方向電流で、共振器内に位置する活性層の帯 形活性領域内にコヒーレントな電磁放射線を 発生するpn接合を有する活性層と、前記の活 性領域の区間で、中断層を有する電流制限用 ブロック層とを有し、前記の第1および第2 不活性層は前記の活性層よりも発生放射線に 対する小さな屈折率と大きな禁止帯幅とを有 し、第2不活性層と基板とは接続導体に接続 された半導体レーザーにおいて、乱された結 晶構造を有する高抵抗領域が、半導体の基板 と反対の側から少なくとも前記のブロック層 を通り抜けて帯形活性領域の外側に両方向に

延在することを特徴とする半導体レーザ。

- 分布結晶構造を有する高抵抗領域はプロトン打込みによって得られた領域である特許請求の範囲第1項記載の半導体レーザ。
- ブロック層は隣接半導体材料とpn接合を形成する半導体層である特許請求の範囲第1項 記載の半導体装置。
- 4. 帯形活性領域は、活性層よりも発生放射線 に対する小さな屈折率と大きな禁止帯幅を有 する第2導電型の境界領域によって横方向に 限界された特許請求の範囲第3項記載の半導 体装置。
- 5. 帯形活性領域は、2つの簿によって限界され、これ等の構は、第2不活性層の上側から活性層を通って第1活性層内迄延在し、境界領域とこの境界領域上に設けられた第1導電型のブロック層とで少なくとも部分的に満たされた特許請求の範囲第4項記載の半導体レーザ。
- 3. 発明の詳細な説明

特開昭60-247988(2)

この種の半導体レーザは米国特許明細書第39 84262号より知られている。

半導体pnレーザ、特にダブルヘテロ構造のレーザ (所謂DHレーザ) では、できる限り低いしきい 値電流で所望のレーザ動作を得そして過熱を防止するために、コヒーレントな放射線が発生されるレーザ構造の帯形活性部分にポンピング電流を確

実に閉込めるように種々の構造が用いられる。

単に簡単な方法では、電極の一方がレーザ面の 帯形部分とだけ接触し、この領域以外は絶縁層例 えば酸化シリコンの絶縁層によって分離されてい る。けれども、この構造では電極と活性層との距 離が相当に大きく、この距離に亘って電流の拡が りが生じる。

やはり良く使用されるこれよりも良い方法は、 レーザの帯形活性領域が、表面の外側に高抵抗領域を行近を をは若し所望ならば更にこの体を通って延性部域が、表面の活性のできる。 またうにことができる。半導ならでを できる。というにできる。 に電流を有効に関込めるここを が関いたができる。 に電流を有効に関いたができる。 に電流をを がはようにできる。 に電流を できる。 に電流を がのよりで ににこれるのが に記載が できる。 に記述が できる。 に記述が できる。 にになず できる。 になるできる。 になる。 になるできる。 になるできる。 になるできる。 になるできる。 になるできる。 になるできる。 になるできる。 になる。 になる。 になるできる。 になるできる。 になる。

前述の欠点を除くために第3の方法が開発され た。この方法は前述の米国特許明細音第3984 262号に記載されてあり、活性層の付近の結晶 構造内に埋込ブロック層が設けられ、このブロッ ク層は、高抵抗材料またはブロック層が隣接の半 導体材料とpn接合を形成するような導電型の半導 体材料より成る。動作状態において、このpn接合 は逆方向にパイアスしてもよく、またはこのpn接 合を経て電流が流れないような方法で順方向にバ イアスしてもよい。このようなブロック層は、例 えば拡散法、イオン注入法、エピタキシャル成長 法等によって簡単に形成することができ、優れた 電流閉込めが得られる。したがって、この構造の レーザ、特にそのより進歩した形、航中「エレク トロニクス レターズ(Blectronics Letters) 」 1982年10月28日第18巻第22号の第953-954 頁に記 載されたようなダブルチャネルブレーナ埋込形へ テロ (DCPBH, Double Channel Planar Buried

Hetero) レーザは数多くの用途に特に適じている。 光通信のような重要な応用分野では、レーザを 非常に高い変調周波数例えば 1 GHz またはそれ以上で助作することが要求される。電流閉込めブロック層を有する前述のレーザは他の面では満足に動作することはわかったが、このような高い周波数では変調帯域幅の軽視できない制限を明らかにした問題が生じた。

本発明は飲中この問題を除くか少なくとも著しく低減し、極めて高い周波数(>1GHz)での使用に適したブロック層電流閉込めを有する半導体レーザをうることにある。

本発明は就中次のような認識即ちこの目的はブロック圏電流閉込めを有する公知の半導体レーザに最終処理を施すことによって達成することができるという認識に基づいたものである。

本発明は、冒頭に記載した種類の半導体レーザにおいて、乱された結晶構造(disturbed crystal structure)を有する高抵抗領域が、半導体の基版と反対の側から少なくともブロック層を通り抜けて帯形活性領域の外側に両方向に延在することを特徴とするものである。

特開昭60-247988(3)

このやり方は、電流閉込めにコストを増す複雑な技法を避けるという前途の目的と矛盾するように見える。更に、埋込ブロック層によって充分な電流閉込めが得られるのであるから、例えばプロトン打込みやその他の方法によって、乱された結晶構造を有する高抵抗領域をその上設けることは全く余計に見える。

けれども、この付加的な一見余計に見える方策の結果、このようにして得られたレーザは1GHzより遙か上の周波数でも満足に働くことができるということがわかった。この予想外に好ましい結果は少なくとも可なりの程度次の事実に基因するものと考えられる、即ち、高周波における前で、ブロック層により隣接半導体材料と共に形成される容量によって生ずるものと考えられる。

乱された結晶構造を有する高抵抗領域は、高速 粒子好ましくはプロトンの打込みによってえられ る。ブロック層は絶縁性若しくは少なくとも高抵 抗材料より形成してもよいが隣接半導体材料と動 作状態時に逆方向にバイアスされるpn接合を形成 するのが好ましい。

帯型活性領域は、活性領域よりも発生放射線に対する小さな屈折率と大きな禁止帯巾を有するれるは、大きな対力の境界領域によって機方向に限界される。この結果、放射を活性領域に関立ののに関心がある。特形活性領域に関いるのに適した好ましいー実施態は、帯形活性領域は2つの海によって限界では、帯形活性のでは、帯では、第2不活性層の上側が高端とである。境界領域上に設けられた第1導電型ので少なくとも部分的に満たされる。

以下本発明を図面を参照して実施例でより詳しく説明する。図面は寸法比を無視してある。図面を見易くするために特に垂直方向の寸法は著しく 跨張してある。図面の対応部分には同じ符号を付 してありまた同じ導電型の領域の断面は同じ方向 の斜線で示してある。

第1図は本発明の半導体レーザの一実施例を断

面で線図的に示したものである。このレーザは、 第1導電型、この場合にはη型の操化インジウムの 基板1上には、η型の機化インジウムの第1不活性層(クラッド層)2と反対の即ちこの場合に活性 P型のやはり操化インジウムよりの場合に活性 B(クラッド層)3とよ3の間の活性性 B(クラット層)3とよ3の間の活性性 とを有する層構造がりウムなる。このでは活性性 4はインジウムがリウム砒素燥(超を換えると、発生放射線の波長を約1.2μmと1.6μmの間でか えることができる。この例では1=0.73 および Y=0.63で、一方層4はわざとドープされていない。

前記の匿4は、この暦4の導電型に応じて該層と層2と3の何れか一方との間に位置するpn接合を有する。このpn接合は、十分に大きな順方向電流において活性層4の帯形活性領域4Aにコヒーレントな電磁放射線を発生することができる。前記の帯形領域4Aは第1図で図面に直角に延在し、この領域4aに直角に配設され且つ結晶の跨開面の形

をとる 2 つの鏡面によって形成された共振器(図示せず)内にある。 x と y の前記の値では、放射線波長は真空中で約1.3 μm である。第1 不活性層 2 と第2 不活性層 3 は何れも発生放射線に対して活性層 4 よりも低い屈折率を有しまた活性層 4 よりも大きな禁止帯幅を有する。

このレーザは更に電流閉込めブロック層 5 を有し、この層は活性領域4A の区域において帯形のの場合を有する。第2 不活性層 3 (少なくともその一部はブロック層 5 で覆われていない)は、この層の上に設けられた x = 0.79 およびy=0、49 を有する 2 型のin、 Ga... As, P..., より成る高複度ドープ層 7 とを経て)金属の電極層 8 の形のでははであるのではない。この電極層は、この実施例では性のがに接続され、この電極層は、この実施例で活性部分と分離されている。基板 1 は電極層10 を有する下側の上に設けられている。

更に、この実施例では、発生放射線に対して活 性層 4 よりも低い屈折率を有しまたこの活性層 4

持開昭60-247988(4)

よりも大きな禁止帯幅を有するInPのP型層の形の境界領域11がある。帯形活性領域4aは更に2つの溝12と13で限界され、これ等の溝は、第2不活性層3の上側から活性層4を通って第1不活性層2内迄延在し、前記の境界領域11とその上のブロック層5とで少なくとも部分的に満たされている。境界領域11と溝12および13とは本発明に絶対に必要なものではない。けれども、これ等は電流閉込めおよび活性領域4Aへの放射線の閉込めを著しく助成する。

以上説明した半導体レーザは前述の「エレクトロニック レターズ」の論文より知られている。 このレーザは光通信用の光源として使用するのに 特に適している。

けれども、このレーザやブロック層を有するその他のレーザ構造の欠点は、非常に高い周波数で寄生容量および電流が極めて妨害となる影響を有し、このためこれ等レーザの変調帯域幅がひどく制限されるということである。寄生容量は特にブロック層の容量によって形成され、この実施例で

は更に電極層 8 と絶縁層 9 の容量によっても形成される。この実施例では、ブロック層 5 は n 型 l n P より成るので、2 つのpn接合が形成される、すなわち 1 つは層 5 と 6 の間にまた 1 つは層 5 と 11 の間に形成される。これ等のpn接合は比較的大きな寄生容量を生じる。層 6 と 7 の横方向抵抗は、前記の寄生容量と共に、レーザの不活性部のインピーダンスレベルを著しく低減ししたがって高い波挙動に不利に働くR C の組合せを形成する。

本発明によれば、乱された結晶構造を有する第 1 図にその境界を点線で示した高抵抗領域14が、 半導体の基板1と反対の側から少なくともブロック層5を通り抜けて帯形活性領域44の両側に延在 している。この実施例における高抵抗領域はプロトン打込みによって得られ、レーザの不活性部分 のインピーダンスレベルを著しく増す。この結果、 このレーザは1GHz より遙か上の周波数迄使用することができ、広帯域光通信システムの適当な光 源となった。

第2図においてAは前述した構造の半導体レー

ザの変調感度 G をまた B は高抵抗領域14 のない同じ半導体レーザの変調感度 G を失々周波数のの関数として呼吸である。ここで変調感度 G しいう言葉は、ポンピンが電流の変化の関数とでは、ポンピンが電流の変化の関数とでの数出出力の変化を意味するものである。第2 図では(任意の単位で)対数的にプロットされる以下では変調感度が著しく低減されているが、本見明ではこの変調感度は略々 2 G H z の周波数 るう。

以上説明した半導体レーザは第3図から第5図 に示した方法でつくることができる。

出発材料は、360 μm の厚さ、(100) 面および 例えば5·10''/ cm' のキャリヤ機度をもったα 型機化インジウムの基板1である(第3図参照)。

この基板上に、例えば被相エピタキシャル成長 法(LPE)によって、約3 μm の厚さと 2·10¹⁰ 锅原子/cm³ のドープ濃度を有するn 型 燐化インジウムの暦2 と、Ino. 12 Gao. 21 Aso. c3 P_0 . s_1 の組成と0. 15 μ m の厚さを有し、わざとドープしてない活性層 4 と、1 μ m の厚さと $2 \cdot 10^{16}$ 亜鉛原子/ cm^3 のドープ護度を有するp 型機化インジウムの層 3 と、 $1n_0$. n_0 $6a_0$. 21 AS0. $4sP_0$. s_1 の組成と $5 \cdot 10^{16}$ 亜鉛原子/ cm^3 のドープ護度を有するp 型被覆層15 とが通常のようにして連続的に成長される(第 3 図参照)。

このアセンブリ11は次いで成長装置から取出される。この場合被覆層15は、高温の間層 3 からの 構の蒸発を防ぐのに役立つ。この層構造を冷却した後、前記の被覆層15は例えば遊硫酸とH202 30% の混合物でのエッチングによって除去される。次いで、例えば臭化メタノールをエッチャントとして用いて通常の写真印刷技法により層 3 の表面に 構12と13をエッチする。上側ではこの溝は約 9 μm の幅を有し、3 μm の深さを有する。その上側で 満間にあるメサの幅は約1.5 μm である。

次いでこのアセンブリは再び成長装置内に置かれる。先づ8・10¹¹ 亜鉛原子/cm² のドープ濃度を有するp 型燐化インジウム層11が成長され、こ

特開昭60-247988(5)

の上に、8・10! ゲルマニウム原子/cm²のドープ機度を有するn型操化インジウム層 5 (ブロック層)が成長される。 満12.13 と前記のメサ以外の構造の平坦部分上では、これ等の層は約0.5 μmの厚さを有する。これ等の層は部分的に海を埋めるが、メサ上には成長しない。 次いで、 1 μm の厚さと8・10' 亜鉛原子/cm²のドープ機度を有するp型操化インジウム層 6 と、100.15 Gao.21 Aso.19Po.51 の組成を有し、1 μm の厚さと2・10' 亜鉛原子/cm²のドープ機度を有するp型層 7 が成長される。この時第 5 図の構造が得られる。

若し所望ならばこの時酸化層 9 を形成し、この 層内に、溝と中間領域の上方を開けて置く10 μm 幅の帯がエッチされる。良好なオーミック接触を 得るために亜鉛がこの帯内に拡散される。次いで: この帯の表面に約2.5 μm の厚さの金マスクを公 知の写真印刷方法によって設ける。3・10¹⁵プロトン/cm² の量のプロトンを320 KeV のエネルギで 打込むことによって、次いで領域14 が形成される 最後に、エッチングによって基板1の厚さが約80 μπ に減少され、その後金属の電極層 8 と10が設けられ、鏡面として役立つ劈阿面が罫書いて割る ことにより得られる。次いでこの半導体レーザを 通常の方法で仕上げることができる。

高抵抗領域14は、プロトン打込みの代わりに、その他の高速粒子例えばジュウテリウムイオンや ヘリウムイオンの打込みで得ることもできる。この領域14は打込みエネルギによっては、この実施 例におけるよりも深く例えば活性層 4 を通って第 1 不活性層 2 迄延在することもできる。

前記の領域14は非常に高抵抗でしたがって殆ど 電流の拡がりを生じることがないので、酸化層 9 の存在は必ずしも必要でない。

ブロック層 5 は、n型層の代わりに絶縁物質の 層または例えばイオン打込みで得た非常な高抵抗 層でもよい。

本発明は、以上述べたレーザ構造だけでなく、 電流の閉込めが埋込みブロック層によって得られ るすべてのレーザ構造にも一般的な意味で有利で

あるといえる。第6図と第7図は、本発明による 高抵抗領域14をそなえたブロック層5を設けた2 つの別の公知の半導体レーザの断面図を示す。

第6図は、本発明による高周波挙動を改良するための乱された結晶構造を設けて高抵抗領域14を設けた米国特許明細書第3984262 号の半導体レーザの断面図を示す。 基板 1 はこの場合 n 型砒化ガリウムで、一方第1不活性層 2 は n 型A1、Ga; - x As、活性層 4 はGaAs、第2不活性層 3 は p 型A1、Ga; - x As、最上層20は p 型GaAsより成る。

第7図は、p型GaAsの基板1、p型A1× Ga;-× As、の第1不活性層2、GaAsの活性層4、n型 A1× Ga;-× As、の第2不活性層3、n型GaAsの最上置30を有する別のよく使用される半導体レーザの断面図を示す。この場合にも、乱された結晶構造を有する高抵抗領域14がブロック層5を通って基板1内迄延在している。

更に層構造は種々の方法で変えることができる ということに留意すべきである。その上、特にブ ロック層またその他の層もいくつかの並置した副 層(sublayers)より構成し、一方パッファ層の形の中間層を種々の技術的および/または電気的な目的で加えてもよい。種々の半導体層の導電型をすべて反対の導電型に(同時に)変えてもよく、また使用半導体材料およびドープ濃度は、用途および発生放射線の周波数に応じて当該技術者により所望のように変えられることもできる。

以上説明した実施例では共振器は結晶の劈開面で形成されているが、本発明はこれとは別に形成された共振器例えば分布帰還(DFB*Distributed Feedback*) または分布プラッグ反射器 (DBR "Distributed Bragg Reflector")を有するレーザにも用いることができる。

4. 図面の簡単な説明.

第1図は本発明の半導体の一実施例の断面図、 第2図は第1図のレーザの変調感度と高オーム 領域のない同じレーザの変調感度との比較を示す 線図、

第3図から第5図は第1図のレーザの製造段階を示す断面図、

第6図および第7図は夫々本発明のレーザの別の実施例の断面図を示す。

1 … 基板

2…第1不活性層

3 … 第 2 不活性層

4 …活性層

4A…活性領域

5 …ブロック暦

5,7 …高濃度ドープ層

8,10…電極層

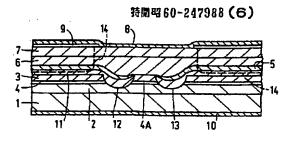
11…境界領域

12.13 …海

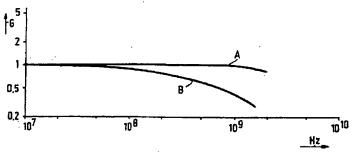
14…高抵抗領域

15…被獲曆

20,30 …最上層



F16.1



F16.2

